

Panne de soudage burin 30° 0,6 mm micro fine série T - Thermaltronics TM70CH006

Réf. article WL38451

Fabricant Thermaltronics

Panne burin étroite dotée d'une face de travail de 0,6 mm en version micro fine. Elle allie le transfert thermique d'une surface plane à une largeur qui passe encore entre des broches à pas fin. Cartouche série T, panne de 13 mm, pour SHP-T, 350-398 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Une pointe aiguille apporte souvent trop peu de chaleur sur des pastilles à pas fin, tandis qu'un burin large touche la broche voisine. La TM70CH006 se place entre les deux, avec une face burin de 0,6 mm et une longueur de panne de 13 mm.

AVANTAGES

- Face burin de 0,6 mm (0,02 in) seulement, exécution micro fine
- Contact surfacique et non ponctuel, fusion plus rapide qu'avec une panne conique de même largeur
- Longueur de panne 13 mm pour un guidage maîtrisé le long des broches de circuits intégrés
- Régulation par point de Curie sur la plage 350-398 °C
- Conforme RoHS et adaptée aux alliages sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38451
Modèle	TM70CH006
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM70CH006
Série	Série de pannes T, 350-398 °C

Plage de température	350-398 °C
Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Forme de panne	Burin, micro fine
Largeur de panne	0,6 mm (0,02 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Soudage et reprise de broches SOIC, TSSOP et QFP, pose de petits composants puces, suppression de ponts de soudure et travail de détail sous binoculaire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main SHP-T et les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livrée en cartouche seule.